

**先端材料技術展
森六が開発品出展**

森六は、2026年11月18～20日に東京ビッグサイトで開催される「先端材料技術展2026」に出展する。同展は、自動車、航空、宇宙、エネルギーなど幅広い分野における先端材料と応用技術を紹介する専門展示会。森六ブースでは、高分散カーボンナノチューブ(CNT)マスターバッチとコンパウンドをはじめ、参考出品としてセルローズ繊維強化プラスチック、開発品のリサイクルカーボンファイバー強化スタンパブルシートなどを出展する。実物サンプルや説明パネル、カタログなどを揃え、素材の特徴を直接確認できる。

また、自動車のレーダー向けミリ波シールド、半導体搬送時の静電対策、紙廃材を活用した軽量・高強度素材といった用途例を紹介する。各素材の機能や用途開発、量産化に関する相談も受け付け、ユーザーの課題に応じた最適な提案につなげる。